

(2,54mm) .100"

SIB, PGP 系列

SIB-110-02-F-S PGP-104-01-G-S-AT PGP-105-01-G-D-AT

片式接口



绝缘体材料: 黑色液晶 聚合物 触点材料: 磷青铜 电镀:

FILE NO. E111

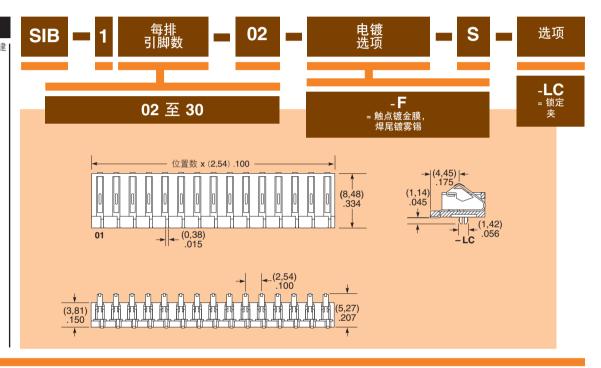
电镀: 在 50μ" (1,27μm) 的镍上镀金 额定电流: 环境 80°C 为 1A 工作温度范围: -55°C 至 +125°C 正交効 5 111 克 (1

-550 至 + 125 0 正交力: 每个触点 111 克 (1,09N) 符合 **RoHS** 规范要求: 是

加工:

是 **SMT 引线共面性:** (0,10mm) .004" 最大

注: 某些尺寸、式样和选项为非标准型,不可退换。



技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局,请浏览www.samtec.com?PGP

绝缘体材料: 黑色液晶聚合物 触点材料: 黄铜

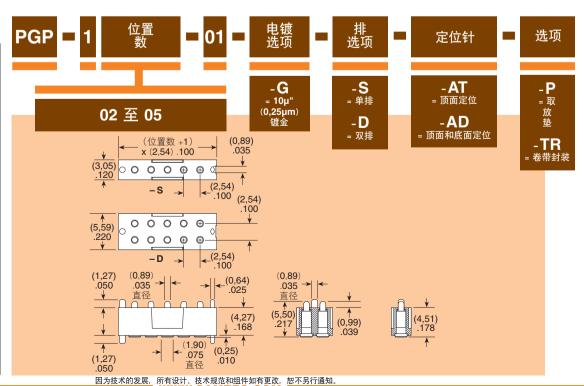
FILE NO. E111594

电镀: 在 30µ" (0,76µm) 的镍上镀金 符合 RoHS 规范要求:

加工:

最大加工温度: 230°C 下持续 60 秒,或 260°C 下持续 20 秒,3次 可无铅焊接:

SMT 引线共面性: (0,10mm) .004" 最大



注:有些长度、式样和选项为非标准型,不可退换。